附件三：加入功率半导体分会回执

**加入功率半导体分会回执**

|  |
| --- |
| **入 会 回 执** |
| 单位名称 | 联络人姓名 | 职务 |
| \*\*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| 手机号 | 邮箱 |
| \*\*\*\* | \*\*\*\*\* |
| 请以邮件形式将回执发送到以下联系方式：联系人：刘龙睿，152 0152 4730联系邮箱：power-ic@caca-chips.com |

说明：本表格仅适用于已经正式加入中国汽车芯片产业创新战略联盟的成员单位填写。尚未加入联盟的，需先提交材料成为联盟正式成员单位，方可申请加入功率半导体分会。